

DF シリーズ

屋内常設 COB(Flip chip)



FCOB
Flip-Chip on Board



仕様

モジュール	DF1.5	DF1.9
ピクセルピッチ(mm)	1.58	1.9
LED タイプ	COB (Flip chip)	COB (Flip chip)
サイズ(WXH)	304×342	304×342
画素数(dots)	192×216	160×180
キャビネットサイズ(mm)	304×342×37 / 608×342×37 / 608×684×40	304×342×37 / 608×342×37 / 608×684×40
キャビネット画素数(dots)	192×216/384×216/384×432	160×180 / 320×180 / 320×360
材質	ダイキャストアルミ	ダイキャストアルミ
重量(kg/キャビネット)	2.8 / 5.2 / 10	2.8 / 5.2 / 10
輝度調整(nits)	1500	1000
階調 (bit)	13	13
リ フレッシュレート (Hz)	4560	3900
色温度(K)	3200~9300	3200~9300
視野角(H)	170°	170°
視野角(V)	160°	160°
最大消費電力 (W/m)	330	250
動作温度(℃)	-10~+45	-10~+45
モジュール保護等級 (Front)	IP65	IP65
メンテナンス	フロント	フロント

一体型キャビネット

優れた密閉性と全体的な保護性能が高まる。



高輝度

最大輝度2400nitに達し、多くの応用場所に対応できる



省エネ

損失を減らし、資源を節約する



軽くて薄い

キャビネットの厚さはわずか37mmで、輸送と設置がより便利になる。



モジュール黒化処理

黒色の一貫性を大幅に改善し、コントラストを強化



アルミニウムボトムシェル



優れた冷却と放射線保護を実現するアルミニウム製の底部シェルを備えたモジュール



安全ロープを装備し、安全性確保



強度と接合精度が向上